

2020年中国半导体芯片市场分析报告- 行业现状调查与发展战略规划

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国半导体芯片市场分析报告-行业现状调查与发展战略规划》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/494194494194.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

美国商务部网站发布出口禁令，要求使用美国晶片制造设备的外国企业，供货之前必须先取得出口许可。究其本质，这是美国抑制中国芯片产业崛起所使出的阴招，而从直接结果来看，首当其冲的就是台积电这个难以替代的环节受到波及，华为或将面临实质性的芯片断供危机，如果120天后禁令完全生效，全球半导体产业链的格局难免会被破坏。

2016-2019年中国4大领域实体清单机构数量 数据来源：公开资料整理

这次禁令虽然和上次一样仍有120天的缓冲期，但是由于禁令的力度太大，对半导体行业的影响深度也非常深，华为很难完全通过国产自主替代来避免影响。

华为在半导体产业链中面临的相关难题 数据来源：公开资料整理

虽然目前华为已实现大量芯片自研，但是在制造环节仍然高度依赖台积电，是其产业链中的主要瓶颈。因此一旦制造环节无法在台积电下单，而中芯国际技术和产能爬坡仍需一定时间，则其大量自研的芯片将无法实现量产和应用。在2020年刚出炉的第一季度芯片代工市场的占有率上看，台积电以高达54.1%的市场份额遥遥领先其他厂商，而韩国巨头三星、美国最为先进的代工厂格芯则分别占据了15.9%、7.7%的份额，中国内地集成电路代工厂中芯国际以4.5%的份额位列全球第五。

2020年Q1全球半导体芯片市场份额分布情况 数据来源：公开资料整理

目前，我国半导体行业市场规模虽然呈快速增长趋势，但需求供给严重不平衡，高度依赖进口，国产核心芯片自给率不足10%。

国产半导体产业链参与程度 数据来源：公开资料整理

不过，近年来我国也投入了大量资本发展芯片产业，但是目前成果还没有转换成利润，如果特朗普突然宣布科技合作，此时与那些比我们水平高的进行科技合作，那样的话不但巨额投资打水漂，自己也将陷入没有核心技术的境地。根据数据显示，2018年科技占中国进口的比重高达21%，其中半导体是最大类别，占科技进口产比的70%。

2015-2019年中国半导体进出口金额情况 数据来源：公开资料整理

而就在台积电在美国建厂消息传出的同一天，2020年5月15日我国两大半导体基金正式批准向中芯国际总共注入高达160亿的资金，以扶持我国芯片半导体企业的发展。在一期的集成电路产业细分行业中投资中集成电路制造类占67%，设计类占17%，封测类占10%，装备材料类占6%。

大基金一期投资分布 数据来源：公开资料整理

总而言之，华为今年面临的局势将更加艰巨，在GMS和芯片供应链方面均受到影响，甚至可以说几乎是断了后路。但是反向思考，此次美国针对华为芯片的限制升级，同样意味着国产芯片自主化的进程刻不容缓，国内半导体行业也将迎来重要发展机遇。（WYD）

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国半导体芯片市场分析报告-行业现状调查与发展战

略规划》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2017-2020年中国半导体芯片行业发展概述

第一节 半导体芯片行业发展情况概述

一、半导体芯片行业相关定义

二、半导体芯片行业基本情况介绍

三、半导体芯片行业发展特点分析

第二节 中国半导体芯片行业上下游产业链分析

一、产业链模型原理介绍

二、半导体芯片行业产业链条分析

三、中国半导体芯片行业产业链环节分析

1、上游产业

2、下游产业

第三节 中国半导体芯片行业生命周期分析

- 一、半导体芯片行业生命周期理论概述
- 二、半导体芯片行业所属的生命周期分析
- 第四节 半导体芯片行业经济指标分析
 - 一、半导体芯片行业的赢利性分析
 - 二、半导体芯片行业的经济周期分析
 - 三、半导体芯片行业附加值的提升空间分析
- 第五节 中国半导体芯片行业进入壁垒分析
 - 一、半导体芯片行业资金壁垒分析
 - 二、半导体芯片行业技术壁垒分析
 - 三、半导体芯片行业人才壁垒分析
 - 四、半导体芯片行业品牌壁垒分析
 - 五、半导体芯片行业其他壁垒分析

第二章 2017-2020年全球半导体芯片行业市场发展现状分析

- 第一节 全球半导体芯片行业发展历程回顾
- 第二节 全球半导体芯片行业市场区域分布情况
- 第三节 亚洲半导体芯片行业地区市场分析
 - 一、亚洲半导体芯片行业市场现状分析
 - 二、亚洲半导体芯片行业市场规模与市场需求分析
 - 三、亚洲半导体芯片行业市场前景分析
- 第四节 北美半导体芯片行业地区市场分析
 - 一、北美半导体芯片行业市场现状分析
 - 二、北美半导体芯片行业市场规模与市场需求分析
 - 三、北美半导体芯片行业市场前景分析
- 第五节 欧盟半导体芯片行业地区市场分析
 - 一、欧盟半导体芯片行业市场现状分析
 - 二、欧盟半导体芯片行业市场规模与市场需求分析
 - 三、欧盟半导体芯片行业市场前景分析
- 第六节 2021-2026年世界半导体芯片行业分布走势预测
- 第七节 2021-2026年全球半导体芯片行业市场规模预测

第三章 中国半导体芯片产业发展环境分析

- 第一节 我国宏观经济环境分析
 - 一、中国GDP增长情况分析
 - 二、工业经济发展形势分析

三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品半导体芯片总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国半导体芯片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国半导体芯片产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国半导体芯片行业运行情况

第一节 中国半导体芯片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国半导体芯片行业市场规模分析

第三节 中国半导体芯片行业供应情况分析

第四节 中国半导体芯片行业需求情况分析

第五节 中国半导体芯片行业供需平衡分析

第六节 中国半导体芯片行业发展趋势分析

第五章 中国半导体芯片所属行业运行数据监测

第一节 中国半导体芯片所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国半导体芯片所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国半导体芯片所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第六章 2017-2020年中国半导体芯片市场格局分析

第一节 中国半导体芯片行业竞争现状分析

- 一、中国半导体芯片行业竞争情况分析
- 二、中国半导体芯片行业主要品牌分析

第二节 中国半导体芯片行业集中度分析

- 一、中国半导体芯片行业市场集中度分析
- 二、中国半导体芯片行业企业集中度分析

第三节 中国半导体芯片行业存在的问题

第四节 中国半导体芯片行业解决问题的策略分析

第五节 中国半导体芯片行业竞争力分析

- 一、生产要素
- 二、需求条件
- 三、支援与相关产业
- 四、企业战略、结构与竞争状态
- 五、政府的作用

第七章 2017-2020年中国半导体芯片行业需求特点与动态分析

第一节 中国半导体芯片行业消费市场动态情况

第二节 中国半导体芯片行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节 半导体芯片行业成本分析

第四节 半导体芯片行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、渠道因素

四、其他因素

第五节 中国半导体芯片行业价格现状分析

第六节 中国半导体芯片行业平均价格走势预测

一、中国半导体芯片行业价格影响因素

二、中国半导体芯片行业平均价格走势预测

三、中国半导体芯片行业平均价格增速预测

第八章 2017-2020年中国半导体芯片行业区域市场现状分析

第一节 中国半导体芯片行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区半导体芯片市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区半导体芯片市场规模分析

四、华东地区半导体芯片市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区半导体芯片市场规模分析

四、华中地区半导体芯片市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区半导体芯片市场规模分析

四、华南地区半导体芯片市场规模预测

第九章 2017-2020年中国半导体芯片行业竞争情况

第一节 中国半导体芯片行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 中国半导体芯片行业SWOT分析

一、行业优势分析

二、行业劣势分析

三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国半导体芯片行业竞争环境分析（PEST）

一、政策环境

二、经济环境

三、社会环境

四、技术环境

第十章 半导体芯片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、发展现状

四、优劣势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、发展现状

四、优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、发展现状

四、优劣势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、发展现状

四、优劣势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、发展现状

四、优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国半导体芯片行业发展前景分析与预测

第一节 中国半导体芯片行业未来发展前景分析

- 一、半导体芯片行业国内投资环境分析
- 二、中国半导体芯片行业市场机会分析
- 三、中国半导体芯片行业投资增速预测

第二节 中国半导体芯片行业未来发展趋势预测

第三节 中国半导体芯片行业市场发展预测

- 一、中国半导体芯片行业市场规模预测
- 二、中国半导体芯片行业市场规模增速预测
- 三、中国半导体芯片行业产值规模预测
- 四、中国半导体芯片行业产值增速预测
- 五、中国半导体芯片行业供需情况预测

第四节 中国半导体芯片行业盈利走势预测

- 一、中国半导体芯片行业毛利润同比增速预测
- 二、中国半导体芯片行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国半导体芯片行业投资风险与营销分析

第一节 半导体芯片行业投资风险分析

- 一、半导体芯片行业政策风险分析
- 二、半导体芯片行业技术风险分析
- 三、半导体芯片行业竞争风险分析
- 四、半导体芯片行业其他风险分析

第二节 半导体芯片行业企业经营发展分析及建议

- 一、半导体芯片行业经营模式
- 二、半导体芯片行业销售模式
- 三、半导体芯片行业创新方向

第三节 半导体芯片行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国半导体芯片行业发展战略及规划建议

第一节 中国半导体芯片行业品牌战略分析

- 一、半导体芯片企业品牌的重要性
- 二、半导体芯片企业实施品牌战略的意义

三、半导体芯片企业品牌的现状分析

四、半导体芯片企业的品牌战略

五、半导体芯片品牌战略管理的策略

第二节 中国半导体芯片行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国半导体芯片行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国半导体芯片行业发展策略及投资建议

第一节 中国半导体芯片行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国半导体芯片行业定价策略分析

第三节 中国半导体芯片行业营销渠道策略

一、半导体芯片行业渠道选择策略

二、半导体芯片行业营销策略

第四节 中国半导体芯片行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国半导体芯片行业重点投资区域分析

二、中国半导体芯片行业重点投资产品分析

图表详见正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/494194494194.html>